

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2022-08-075

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	陈小曼	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	
电话	0755-26634452	0755-26613445	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,695,397,022.94	2,370,509,923.76	13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	359,431,636.10	285,085,910.16	26.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	271,220,159.83	286,920,488.93	-5.47%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	211,704,159.30	223,295,910.98	-5.19%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	9.14%	8.52%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,750,515,403.94	8,302,218,319.33	17.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,000,390,295.52	3,762,384,141.26	6.33%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	16.42%	244,376,552	183,282,414	质押	111,009,996
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828			
叶汉斌	境内自然人	4.25%	63,218,996			
张丽冰	境内自然人	2.72%	40,540,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	27,552,024			
金字星	境内自然人	1.66%	24,649,833			
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.00%	14,879,000			
柳灵	境内自然人	1.00%	14,816,100			
柳敏	境内自然人	0.98%	14,600,200			
董友全	境内自然人	0.73%	10,905,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东金字星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,461,452 股，通过普通证券账户持有公司股份 6,188,381 股，合计持有公司股份 24,649,833 股。</p> <p>2、股东柳灵先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,816,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 14,816,100 股。</p> <p>3、股东柳敏先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,594,050 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,006,150 股，合计持有公司股份 14,600,200 股。</p> <p>4、股东董友全先生通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,905,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 10,905,100 股。</p>					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 兴森 01	112548	2017 年 07 月 19 日	2022 年 07 月 19 日	8,443.93	5.90%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020 年 07 月 23 日	2025 年 07 月 22 日	26,856.75	0.50% <sup>1</sup>

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.16%	48.38%
流动比率	1.17	1.36
速动比率	0.98	1.13
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数 <sup>2</sup>	11.92	14.12
EBITDA 全部债务比 <sup>3</sup>	13.82%	20.85%
扣除非经常性损益后净利润 <sup>4</sup>	27,122.02	28,692.05
现金利息保障倍数 <sup>5</sup>	9.57	10.80
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

<sup>1</sup>可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%。

<sup>2</sup>EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

<sup>3</sup>EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

<sup>4</sup>该项目填写口径为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

<sup>5</sup>现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

### 三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来有重大影响的事项如下：

#### 1、2021 年员工持股计划预留份额分配事项

公司分别于 2021 年 7 月 14 日、2021 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》，同意实施 2021 年员工持股计划。

员工持股计划首次分配时，为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了 364.50 万份份额，占本持股计划总份额的 4.90%，预留份额由董事长邱醒亚先生出资认购并代为持有。

公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，同意员工持股计划预留份额 364.50 万份由符合条件的 22 名认购对象认购。至此，公司 2021 年员工持股计划份额已全部分配完毕。

#### 2、投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目

公司分别于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 25 日召开了第六届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》等相关议案，同意公司在中新广州知识城内设立全资子公司建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月产能为 2,000 万颗的 FCBGA 封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。项目总投资额预计约人民币 60 亿元。

2022 年 3 月，项目主体全资子公司广州兴森半导体有限公司已完成工商登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。目前，项目建设进程正按计划推进。

#### 3、投资建设珠海 FCBGA 封装基板项目

公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署〈FCBGA 封装基板项目投资协议〉的议案》。公司全资子公司珠海兴森半导体有限公司拟投资建设 FCBGA 封装基板项目，拟建设产能 200 万颗/月（约 6,000 平米/月）的 FCBGA 封装基板产线，项目总投资额预计约 12 亿元人民币。为推进项目建设及为取得珠海市金湾区政府的支持，公司与珠海市金湾区人民政府签订了《项目投资协议》。目前，项目建设进程正按计划推进。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邱醒亚

二〇二二年八月二十四日